

2023-2029年中国键合金丝 市场深度评估与发展前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国键合金丝市场深度评估与发展前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202308/397039.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

键合丝是半导体封装专用材料，是半导体封装的五大重要结构材料之一（五大重要结构材料包括：键合丝、引线框架、有机基板、陶瓷封装和塑封料）。键合丝的直径只有十几微米到几十微米。根据材料的不同，键合丝可分为键合金丝、键合铜丝、键合铝丝、合金金丝等。由于黄金具有化学性能稳定、抗氧化，不与酸和碱发生反应等特性，因此黄金制成的键合金丝具有延展性好、导电性能佳、金丝球焊速度快及可靠性高等特点，是键合丝各品种中使用最早、用量最大的一类。据统计，2012年世界键合丝需求规模81吨，其中键合金丝占比70%左右。受到金价和键合铜丝生产技术的影响，2013年开始，键合金丝的市场规模比例降至50%，键合铜丝的市场规模开始逐步上升。到2016年全球键合金丝使用量49.6吨，2017年全球键合金丝使用量45.6吨，到2020年全球键合金丝使用量达70吨左右。国内目前主要键合丝生产企业主要有贺利氏（招远）贵金属材料有限公司、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司、田中电子（杭州）有限公司、上海住友金属矿山电子材料有限公司、宁波康强电子股份有限公司、北京达博有色金属焊料有限责任公司、山东科大鼎新电子科技有限公司、铭凯益电子（昆山）股份有限公司等。中企顾问网发布的《2023-2029年中国键合金丝市场深度评估与发展前景预测报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。报告目录：

第一章 2022-2023年键合金丝三大应用市场与发展预测 第一节 2022-2023年半导体封测行业发展现状与预测 第二节 2022-2023年半导体分立器件及其封测市场与预测 第三节 2022-2023年中国LED封装产业市场与预测 第二章 键合丝的产品综述 第一节 键合丝定义和用途 第二节 键合丝的品种及其特性 一、键合金丝 二、键合银丝 三、镀钎键合铜丝 第三节 键合丝行业政策 一、行业管理体制 二、主要法律法规 三、行业政策 第四节 键合丝生产技术分析 第三章 世界键合丝产业现状与市场需求分析 第一节 世界键合金丝市场现状分析 一、世界键合金丝发展格局 二、2018-2022年世界键合丝市场规模 三、2018-2022年世界键合金丝使用量 第二节 世界键合金丝的主要生产企业状况分析 一、全球主要键合丝生产企业 二、国内键合丝行业的主要企业 第四章 我国键合金丝行业发展综述 第一节 我国键合丝行业发展现状调研 第二节 我国键合金市场规模及产能调研 第三节 键合丝行业发展趋势 一、要适应高质量，高稳定性的要求 二、满足低成本化的要求 第五章 我国键合金丝市场供需概况 第一节 我国键合金丝产量分析及预测 一、我国键合金丝产能 二、2018-2022年我国键合金丝产量 第二节 我国键合金丝市场需求分析及预测 第六章 我国键合金丝竞争格局分析 第一节 市场竞争现状分析 第二节 企业市场占有率分析 第三节 我国键合金丝市场竞争格局预测分析 第七章 主要生

产企业 第一节 全球三大企业分析 一、田中贵金属工业株式会社 （一）企业概况 （二）企业经营情况 二、贺利氏控股集团 （一）企业概况 （二）企业经营情况 第二节 国内主要企业分析 一、贺利氏（招远）贵金属材料有限公司 （一）企业概况 （二）企业经营情况 二、田中电子（杭州）有限公司 （一）企业概况 （二）企业经营情况 三、浙江佳博科技股份有限公司 （一）企业概况 （二）企业经营情况 四、宁波康强电子股份有限公司 （一）企业概况 （二）企业经营情况 五、烟台招金励福贵金属股份有限公司 （一）企业概况 （二）企业经营情况 第八章 我国键合金丝产业发展中存在的问题及行业发展趋势预测分析 第一节 我国键合金丝产业投资壁垒 一、技术壁垒 二、资金壁垒 三、客户资源壁垒 第二节 我国键合金丝市场趋势预测 一、键合金丝供给预测分析 二、键合金丝需求预测分析 第九章 键合金丝行业投资机会与风险分析 第一节 键合金丝投资机会分析 一、国家政策支持 二、行业技术水平日益提高 三、国际生产基地向中国转移 第二节 键合金丝投资风险分析 一、键合金丝宏观经济风险 二、键合金丝经营风险 三、键合金丝政策风险 四、键合金丝原材料风险 部分图表目录 图表 1、2018-2022年全球IC封装测试业的市场规模及未来预测 8 图表 2、2018-2022年中国大陆封测业产值及趋势 9 图表 3、2018-2022年我国IC封装测试业的市场规模及未来预测 9 图表 4、2018-2022年中国半导体分立器件行业销售额及增长情况 11 图表 5、2023-2029年中国LED封装行业产值规模预测 13 图表 6、键合丝用途 15 图表 7、2018-2022年世界封装用键合丝市场规模 22 图表 8、2018-2022年全球键合金丝使用量 23 图表 9、2018-2022年中国键合金丝产量统计 28 图表 10、2018-2022年中国键合金丝使用量统计 28 图表 11、键合金丝主要生产企业及情况 30 图表 12、近年康强电子主要产品收入情况 38 图表 13、2019-2022年康强电子键合丝产销统计 39 图表 14、2019-2022年烟台招金励福贵金属股份键合金丝产销统计 40 图表 15、2022-2023年招金励福主要产品收入情况 41 图表 16、2023-2029年中国键合金丝产量预测 43 图表 17、2023-2029年中国键合金丝需求量预测 44

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202308/397039.html>